



- *a Leiterplattenlayout
printed circuit board layout
modèle de la carte imprimée
- *b äußerer Kontakt (Pluspol)
outer contact (positive pole)
contact extérieur (pôle positif)
- *c Trennkontakt
break contact
contact repos
- *d innerer Kontakt (Minuspol)
inner contact (negative pole)
contact intérieur (pôle négatif)

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
NEB 1 R	2	200

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

NEB 1 R	
Netzgeräte-Einbaukupplung nach DIN 45323, abgewinkelte Ausführung, mit Flansch und Öffner, für Leiterplatten	
1. Werkstoffe	
Kontaktträger	POM
Kontakt	verzinkt
2. Mechanische Daten	
Durchmesser Öffnung	6,6 mm
Durchmesser Innenstift	1,9 mm
Kontaktdruck	≥ 1,2 N
Kontaktierung mit	Netzgerätesteckern 1632 01, NES 1
3. Elektrische Daten	
Strombelastbarkeit	3 A
Nennspannung	34 V DC

NEB 1 R	
Power supply chassis socket acc. to DIN 45323, angular version, with flange and break contact, for printed circuit boards	
1. Materials	
Insulating body	POM
Contact	tinned
2. Mechanical data	
Diameter opening	6.6 mm
Diameter center pin	1.9 mm
Contact pressure	≥ 1,2 N
Mating with	power supply plugs 1632 01, NES 1
3. Electrical data	
Nominal power	3 A
Nominal voltage	34 V DC

NEB 1 R	
Embase femelle d'alimentation suivant DIN 45323, version angulaire, avec collet et contact repos, pour cartes imprimées	
1. Matériaux	
Corps isolant	POM
Contact	étamé
2. Caractéristiques mécaniques	
Diamètre orifice	6,6 mm
Diamètre pointe centrale	1,9 mm
Pression de contact	≥ 1,2 N
Raccordement avec	connecteurs mâles d'alimentation 1632 01, NES 1
3. Caractéristiques électriques	
Courant nominal	3 A
Tension nominale	34 V DC